

SMD 天线规格书

OverAir[®] SMD 天线系列
符合 RoHS 规范

PN: OA-C07

2.4 GHz ISM 频段天线

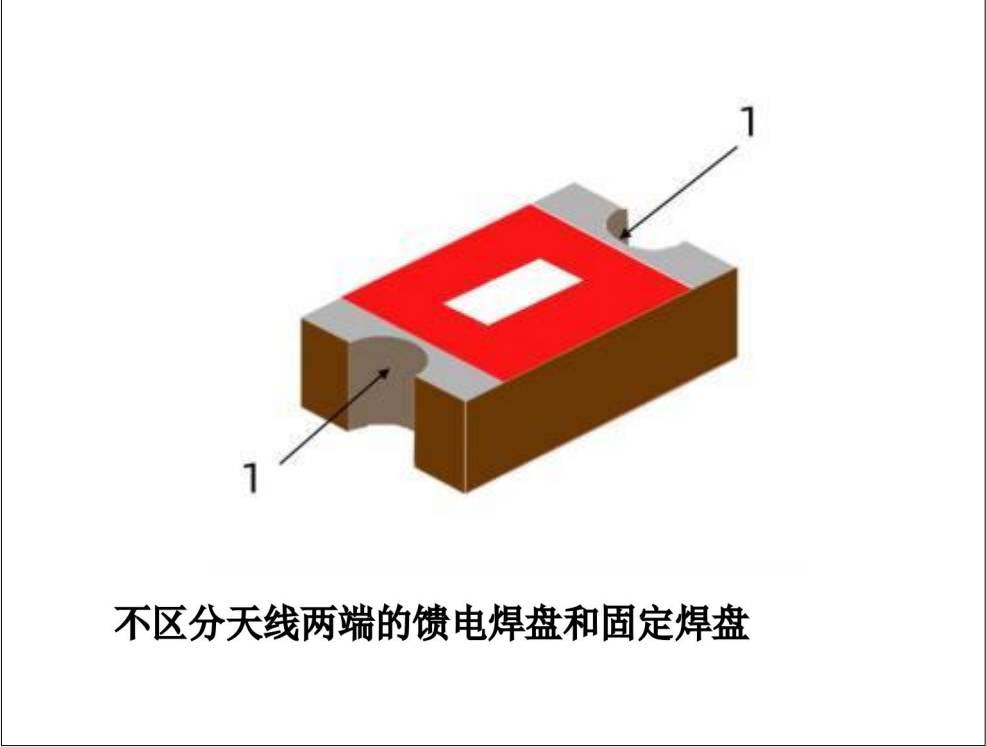
特点

- 1. 尺寸仅 3.5 X 1.7 X 1.2 mm³ 的小尺寸 SMD 贴片天线.
- 2. 低能量损耗，高天线效率。
- 3. 在温湿度变化的情况下具有高稳定性。

应用

- 1. 2.4GHz ISM 频段天线应用
- 2. 蓝牙、 ZigBee 、无线应用、智能家居应用等
- 3. WIFI （仅 2.4G）

结构



尺寸

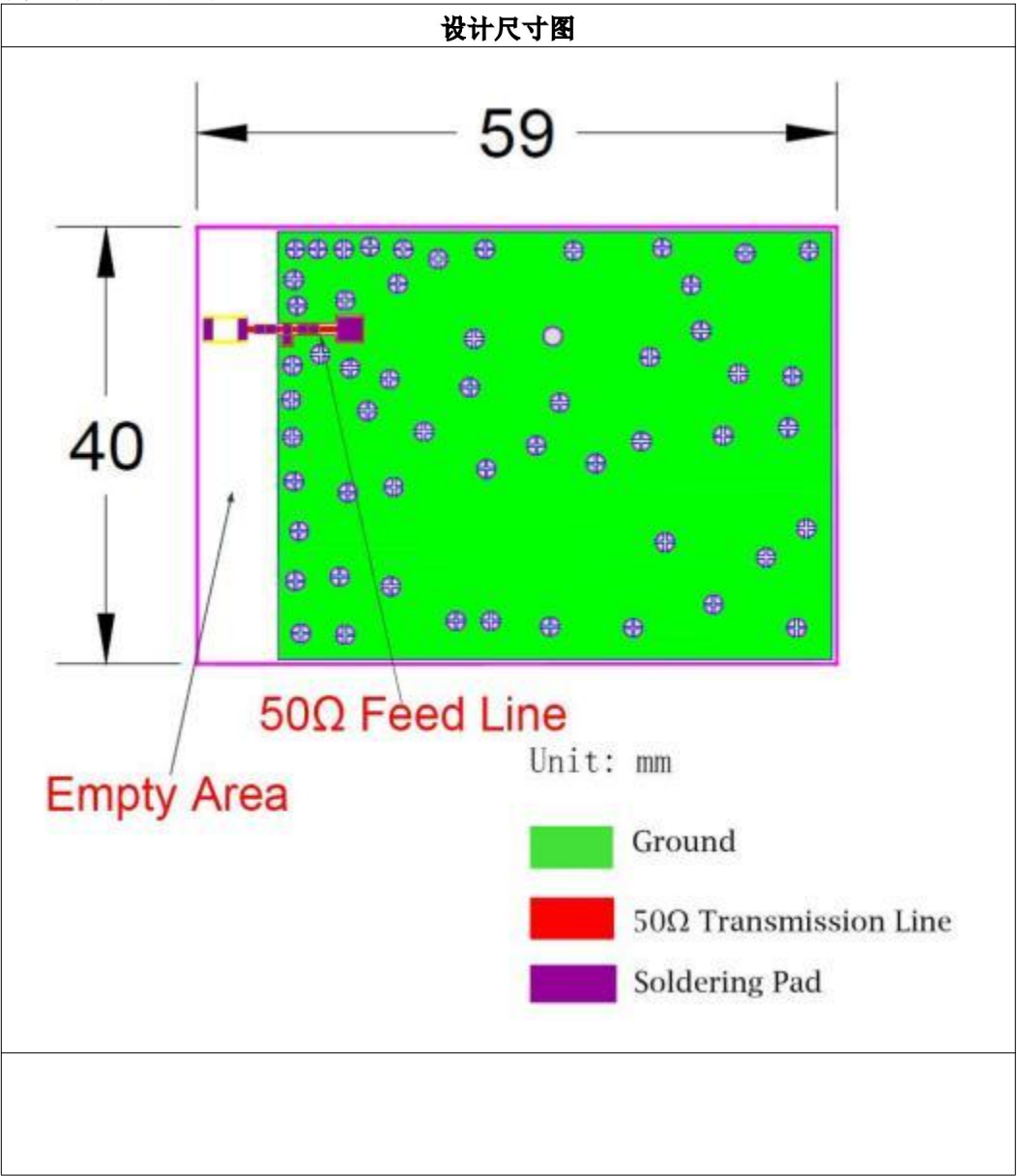
三视图	符号	尺寸(mm)
	L	3.5±0.2
	w	1.7±0.1
	T	1.2±0.1
	a	0.4±0.1

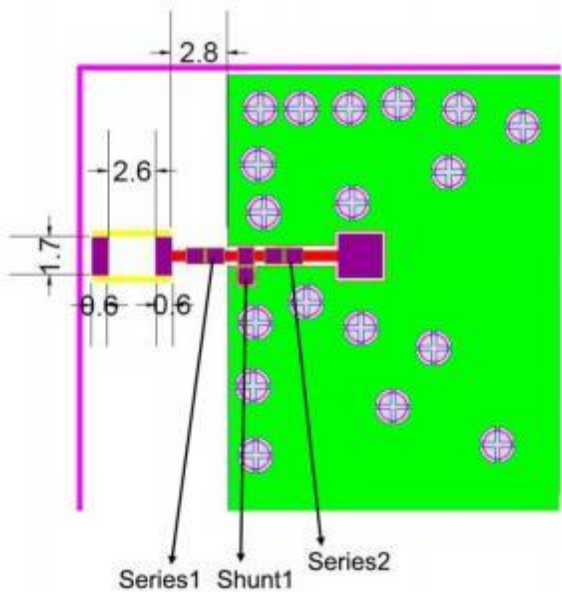
电气特性

OA-C07	Specification
工作频率范围 Working Frequency	2450±50MHz
初始频段(GHz)	2.9GHz
带宽 Band Width	>100MHz
阻抗 Impedance	50Ω
增益 Gain(dBi)	0 (peak)
驻波比 VSWR	<2
工作温度 Operation Temperature	-40℃~+95℃
可承受功率 Power Capacity	3W

天线 2.4G 工作频率需要通过阻抗匹配器件调试来实现.

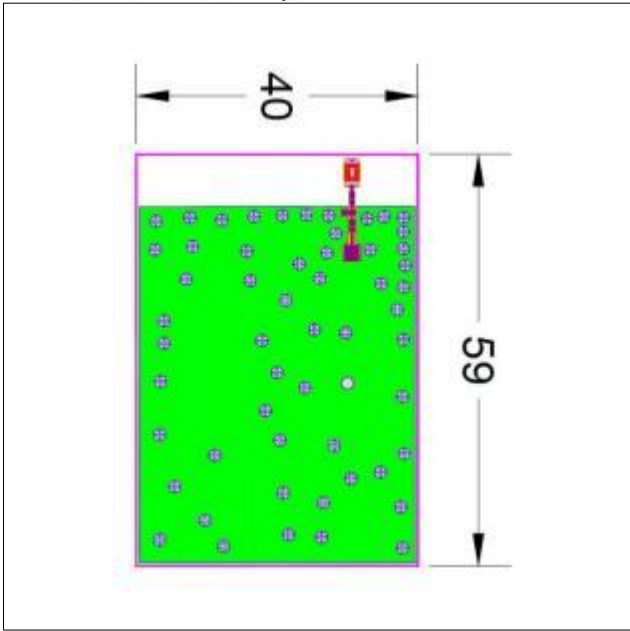
天线焊盘和走线设计



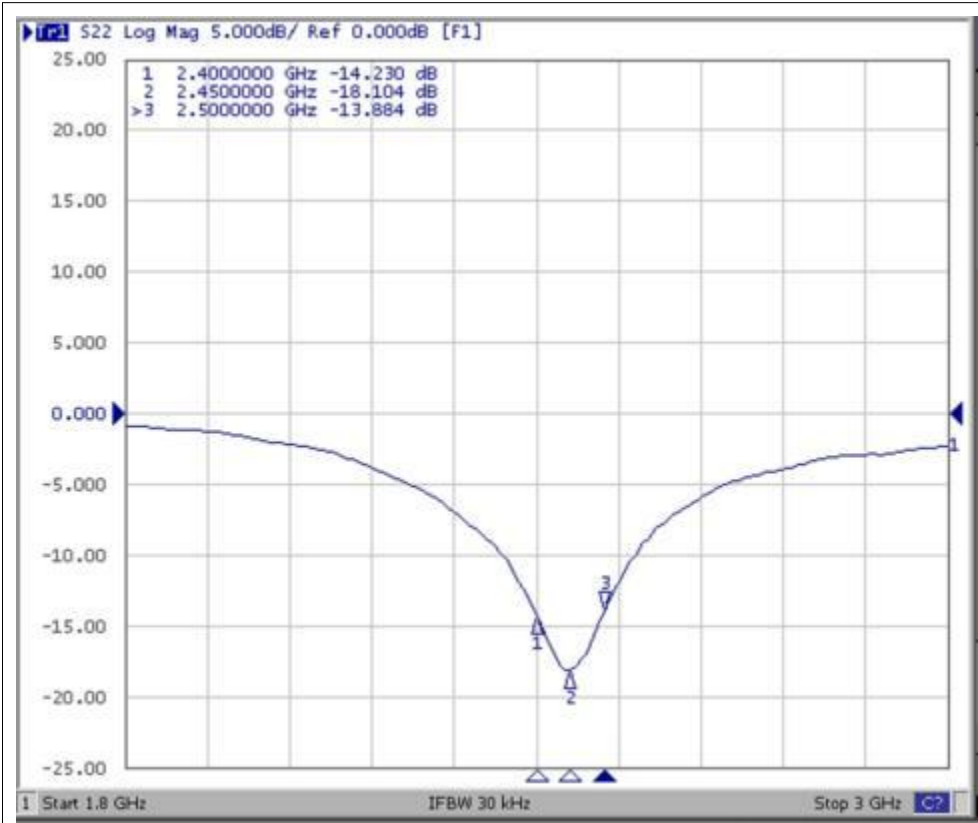


匹配器件值	串联器件 Series 1	电感 5.6nh
	并联器件 Shunt 1	电感 4.7nh
	串联器件 Series 2	0 Ω

测试板上天线测试 (板厚 1.0mm)



天线 S11 特性



天线 VSWR 特性

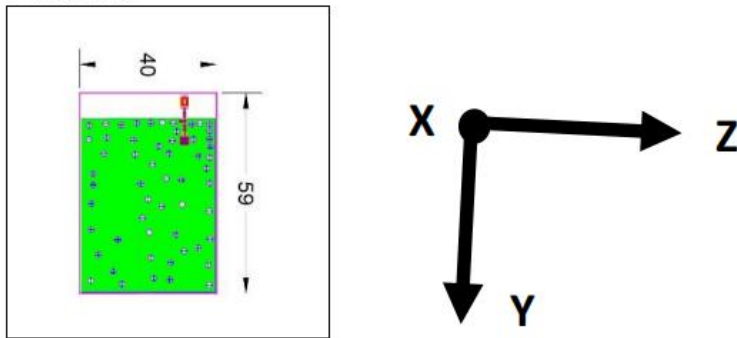


效率和辐射图

效率、辐射图、增益等性能是基于测试板设计得到的。OA-C07 天线的规格特性测试数据是

基于测试 PCB 板尺寸以及下图所示的测试方向所得到的。以下数据是在 ETS 3D 微波暗室测

试完成的



增益和效率

带宽 2.4G-2.5GHz

峰值增益 Peak Gain

0dBi

带内增益范围

Gain Range across the band

0dBi

峰值效率 Peak Efficiency

58.9%

带内平均效率

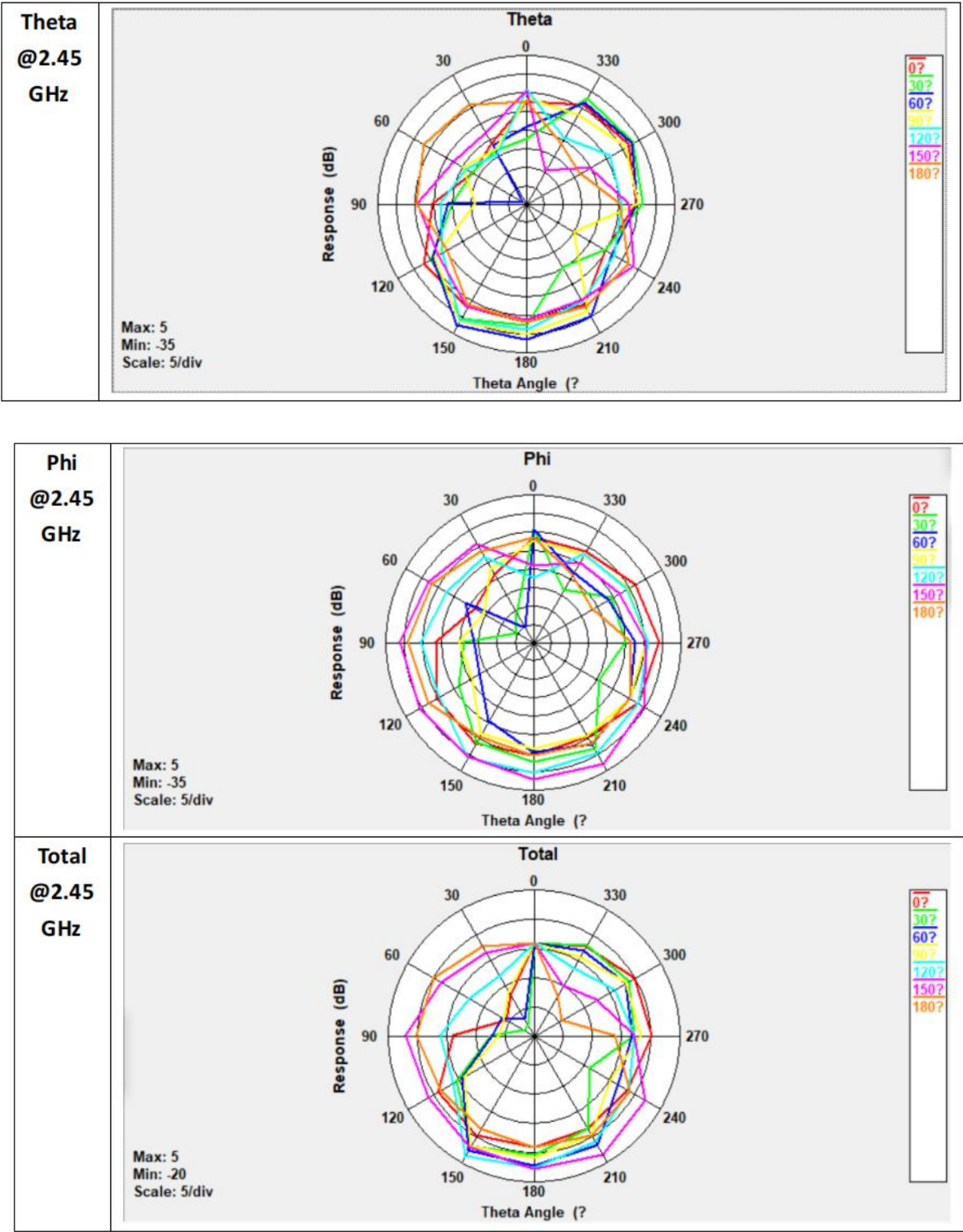
Average Efficiency across the band

55.9%

带内效率范围

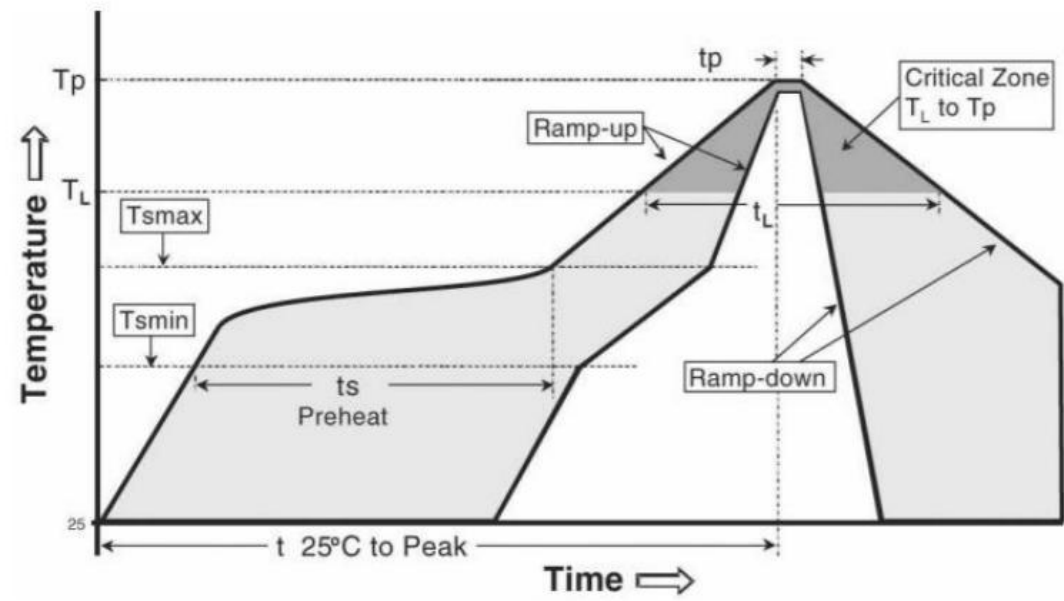
Efficiency Range across the band

53.0%~58.9%



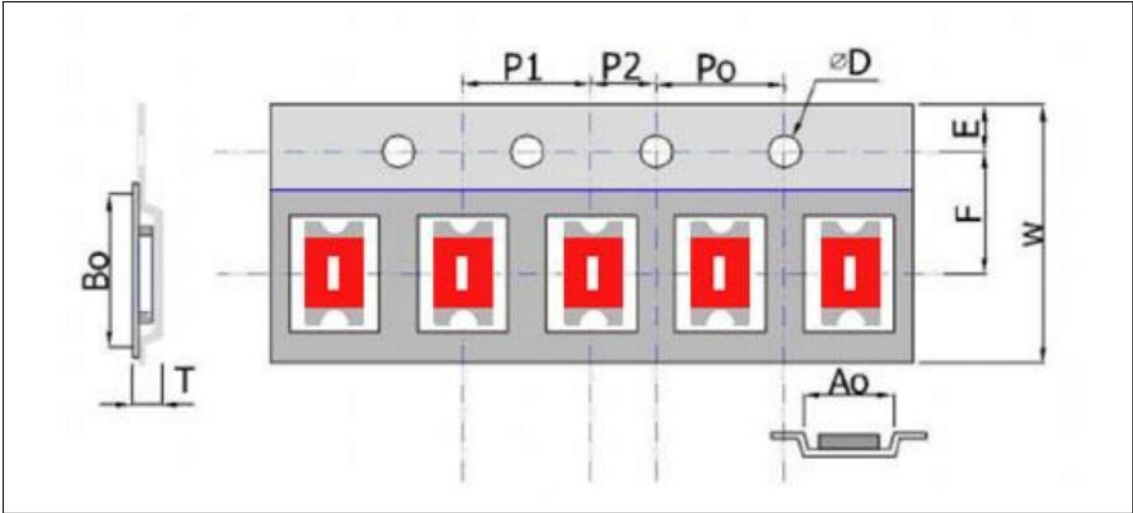
焊接条件

可靠无损的典型焊接规范如下图所示：



Phase	Profile features	Pb-Free assembly (SnAgCu)
RAMP-UP	Avg. Ramp-up Rate (Tsmmax to Tp)	3 °C / second (max.)
PREHEAT	- Temperature Min (Tsmmin) - Temperature Max (Tsmmax) - Time (tsmin to tsmax)	150 °C 200 °C 60-180 seconds
REFLOW	- Temperature (TL) - Total Time above TL (tL)	217 °C 60-150 seconds
PEAK	- Temperature (Tp) - Time (tp)	260 °C 20-40 seconds
RAMP-DOWN	Rate	6 °C/second max
Time from 25 °C to Peak Temperature		8 minutes max

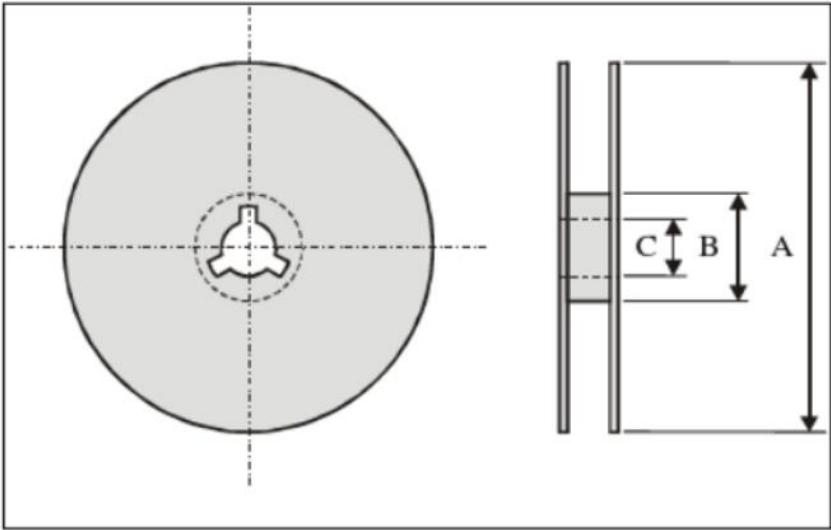
包装



塑胶载带规格 (单位:mm)

Index	Ao	Bo	ΦD	T	W
Dimension (mm)	2.0±0.1	4.0±0.1	1.55±0.05	1.8±0.1	12±0.1
Index	E	F	Po	P1	P2
Dimension (mm)	1.5±0.1	5.4±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1

卷盘尺寸



Index	A	B	C
Dimension(mm)	330	100	13.5

标准数量: 3000 PCS/ 盘.

存储环境

产品存储时应满足下列条件：

温度 ： -10℃~+40℃

湿度 ： 30% 至 70% 相对湿度

产品放置的位置不要接触腐蚀性气体，如硫磺等。氯气或酸可能导致产品电极氧化造成可焊接性变差。

产品应放置在工具箱里且避免受潮、灰尘的影响。

产品应存放在仓库中且避免热、振动、阳光直射。

产品应在密闭条件下储存。